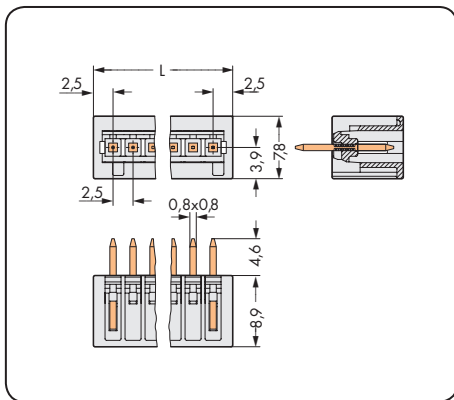
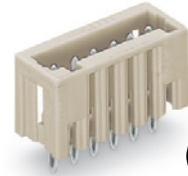
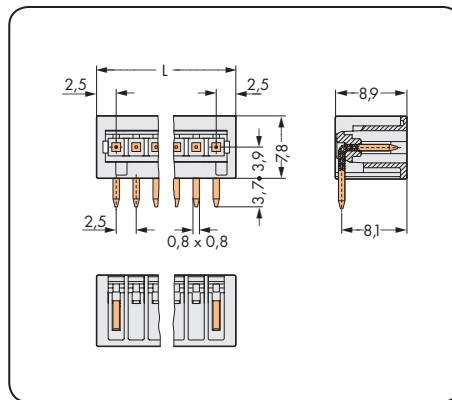


# Stiftleisten mit Löt- und PressIn-Stiften MCS-MICRO

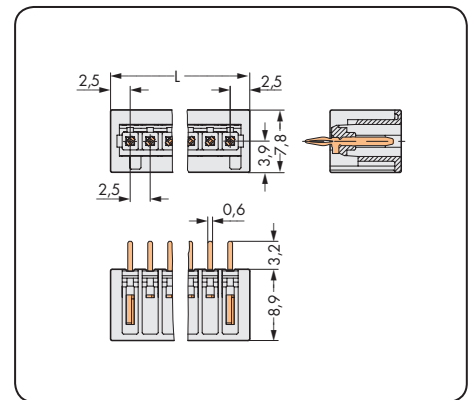
mit geraden Lötstiften Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in		mit abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in		mit PressIn-Stiften* Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in	
160 V/2,5 kV/2 6 A	150 V/4 A	160 V/2,5 kV/2 6 A	150 V/4 A	160 V/2,5 kV/2 4 A	150 V/4 A



L = (Polzahl + 1) x Rastermaß



L = (Polzahl + 1) x Rastermaß



L = (Polzahl + 1) x Rastermaß

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
Stiftleiste mit geraden Lötstiften, lichtgrau			Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften, lichtgrau			Stiftleiste für PressIn-Technik*, mit geraden PressIn-Stiften, lichtgrau		
2	733-332	200	2	733-362	200	2	733-332/100-000	200
3	733-333	200	3	733-363	200	3	733-333/100-000	200
4	733-334	200	4	733-364	200	4	733-334/100-000	200
5	733-335	200	5	733-365	200	5	733-335/100-000	200
6	733-336	200	6	733-366	200	6	733-336/100-000	200
7	733-337	200	7	733-367	200	7	733-337/100-000	200
8	733-338	200	8	733-368	200	8	733-338/100-000	200
10	733-340	200	10	733-370	200	10	733-340/100-000	200
12	733-342	100	12	733-372	100	12	733-342/100-000	100

\*Die WAGO-PressIn-Technik zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einpressstift mit spezieller, elastischer Einpresszone nach dem Nadelöhrprinzip
- Für alle in der PressIn-Technik üblichen Leiterplatten und den dabei verwendeten Sn-Oberflächenverfahren geeignet
- Maßgünstige Auslegung des metallisierten Endlochs
  - 1,0 oder 1,45<sup>+0,08</sup>/<sub>-0,08</sub> mm (HAL Sn)
  - 1,0 oder 1,45<sup>+0,08</sup>/<sub>-0,08</sub> mm (Chem. Sn)
- Einpressstift für Leiterplattendicken von 1,4 mm bis 3 mm
- Freie Einpresslänge ca. 3,2 mm - kein unnötiger Überstand unter der Leiterplatte
- Niedrige Einpresskräfte - das schont Leiterplatte und Bauteile
- Hohe Haltekräfte in der Leiterplatte - doppelte Werte wie in DIN EN 60352-5 angegeben
- Gute (kaltverschweißte) Verbindung
- Gutes elastisches Federverhalten zwischen den Kontaktstellen
- Keine Deformierung des metallisierten Endlochs
- Kontaktlänge der Einpressverbindung ≥ 1,3 mm
- Kein Düsungseffekt bei Multilayer-Leiterplatten
- Wenig Zinnverdrängung im Kontaktloch - das schont die Leiterplatte und die Kontaktstellen

Andere Polzahlen auf Anfrage erhältlich.